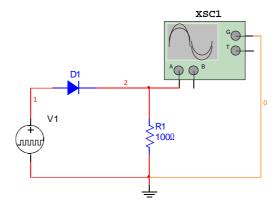
T.P.Nº1: Tiempo de recuperación en inversa del diodo

Con la implementación del circuito básico siguiente, realizamos las mediciones de tiempo de recuperación en inversa (t_{rr}) de tres diodos (1N5408, MUR160, 1N4148). Donde le inyectamos una señal de tipo cuadrada, con una frecuencia fija de 100 Hz y amplitudes variables, para observar como se comporta el dispositivo y extraer conclusiones.



Procedimiento

Como se mencionó anteriormente, consiste en la implementación del circuito para los diodos: **1N5408, MUR160, 1N4148**.

Donde inyectamos una señal del tipo cuadrada con una frecuencia fija de 100 Hz y con las siguientes amplitudes:

- Tensión de alimentación +5V / -0V.
- Tensión de alimentación +5V / -2V.
- Tensión de alimentación +10V / -0V.
- Tensión de alimentación +10V / -2V.

Como el tiempo de recuperación en inversa se mide entre el momento en que la corriente (previamente polarizada a I_F) pasa por cero, en el flanco descendente, y el momento en que la corriente inversa alcanza un valor menor al 10% de la corriente pico inversa máxima. Entonces medimos con un osciloscopio digital la forma de onda en R_1 , centrándonos en el flanco descendente.

De manera que calculamos el 10% del pico máximo de la tensión inversa en R1:

$$V_{R1} = \left(-V_p\right)$$
 . 10%

Colocamos los cursores en "tensión" en el valor obtenido, cambiamos los cursores a "tiempo" y medimos el tiempo transcurrido desde que la tensión pasa por cero hasta V_{R1} .

Entonces:

• Tensión de alimentación +5V / -0V:

Diodo 1N5408:

$$V_{R1} = \left(-V_p\right)$$
. 10%

$$\therefore V_{R1} = (-144mV)10\% = -14,4mV$$

Medimos:

$$\Delta t = 7,32 \mu seg$$

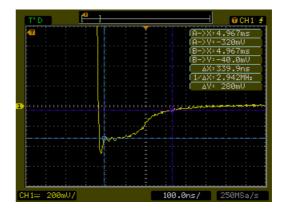
| B->X: 34.98ms | B->X: 54.98ms | B->X: 7.329us | AX: 7.329us | I/AX: 136.6kHz | AV: 138mU | AV: 138mU

Diodo MUR160:

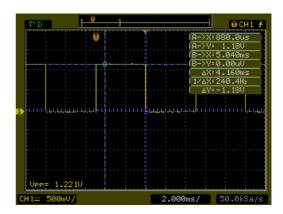
$$V_{R1} = (-480mV)10\% = -48mV$$

Medimos:

$$\Delta t = 340 nseg$$



Diodo 1N4148:



• Tensión de alimentación +5V / -2V:

Diodo 1N5408:

$$V_{R1} = \begin{pmatrix} -V_p \end{pmatrix}$$
. 10%

$$\therefore V_{R1} = (-720mV)10\% = -72mV$$

Medimos:

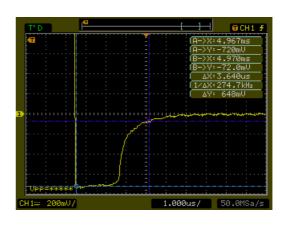
$$\Delta t = 3,64 \mu seg$$

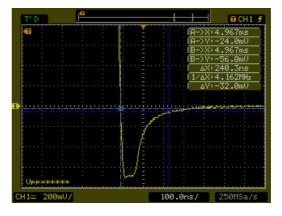
Diodo MUR160:

$$\therefore V_{R1} = (-688mV)10\% = -68,8mV$$

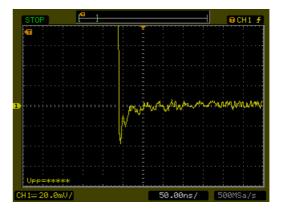
Medimos:

$$\Delta t = 240, 3nseg$$





Diodo 1N4148:



• Tensión de alimentación +10V / -0V:

Diodo 1N5408:

$$V_{R1} = \begin{pmatrix} -V_p \end{pmatrix} . 10\%$$

$$\therefore V_{R1} = (-430V)10\% = -43mV$$

Medimos:

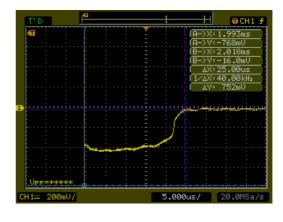
 $\Delta t = 25 \mu seg$

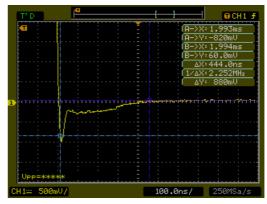
Diodo MUR160:

$$\therefore V_{R1} = (-240mV)10\% = -24mV$$

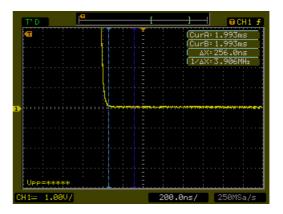
Medimos:

 $\Delta t = 440 nseg$





Diodo 1N4148:



• Tensión de alimentación +10V / -2V:

Diodo 1N5408:

$$V_{R1} = \begin{pmatrix} -V_p \end{pmatrix}$$
. 10%

$$\therefore V_{R1} = (-1,48V)25\% = -148mV$$

Medimos:

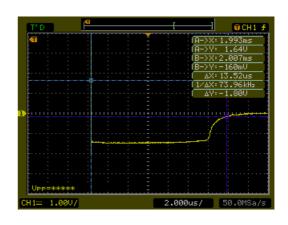
$$\Delta t = 13,52 \mu seg$$

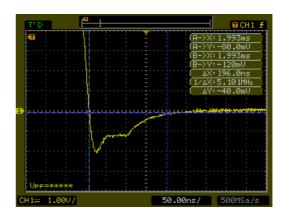
Diodo MUR160:

$$\therefore V_{R1} = (-1,64V)10\% = -164mV$$

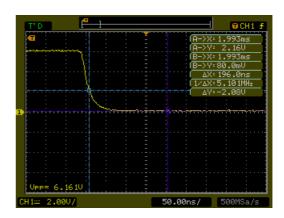
Medimos:

 $\Delta t = 196 nseg$

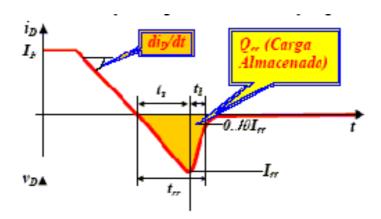




Diodo 1N4148:



Cálculo de Qrr



Se asume que $t_{rr}=t_a$, ya que t_b es muy pequeño comparado a t_a , por lo tanto se puede calcular Q_{rr} , obteniendo el área del trianguló formada por t_{rr} y Irr.

$$Q_{rr} = \frac{1}{2} I_{rr} t_{rr}$$

De esta forma obtenemos los siguientes valores de $Q_{\mbox{\tiny IT}}$ en función de $t_{\mbox{\tiny IT}}$:

DIODO / TEN SIÓ N	Vi =+5 / - 0V	Vi =+5 / - 2V	Vi =+10 / - 0V	Vi =+10 / - 2V
1N5408	t_{rr} =7,32 μ s I_{rr} = -1,44 m A Q_{rr} = 5,27 n C	$t_{rr} = 3,64 \mu ns$ $l_{rr} = -7,2 mA$ $Q_{rr} = 13,1 nC$	$t_{rr} = 25 \mu s$ $l_{rr} = -4,3 mA$ $Q_{rr} = 54,75 nC$	$t_{rr} = 13,52 \mu s$ $I_{rr} = -14,8 mA$ $Q_{rr} = 100 nC$
MUR160	$t_{rr} = 340 \text{ns}$ $I_{rr} = -4,8 \text{mA}$ $Q_{rr} = 816 \text{pC}$	$t_{rr} = 240,3ns$ $l_{rr} = -6,88mA$ $Q_{rr} = 826,63pC$	$t_{rr} = 440 \text{ns}$ $l_{rr} = -2,4 \text{mA}$ $Q_{rr} = 528 \text{pC}$	t _{rr} = 196ns I _{rr} = -16,4mA Q _{rr} =1,6nC
1N4148	$t_{rr} =$ $l_{rr} =$ $Q_{rr} =$	$t_{rr} =$ $l_{rr} =$ $Q_{rr} =$	$t_{rr} =$ $l_{rr} =$ $Q_{rr} =$	$t_{rr} =$ $l_{rr} =$ $Q_{rr} =$

Conclusiones

Teniendo en cuanta las hojas de datos de los diodos:

De las gráficas obtenidas y los valores de la tabla, deducimos que los siguientes factores influyen en el Tiempo de recuperación en inversa del diodo (t_{rr}) :

- **I**_F: Cuanto mayor sea, mayor será t_{rr}. Esto se deba a que las cargas almacenadas serán mayores.
- **V**_R: Cuanto mayor sea, menor será t_{rr}. En este caso si la tensión inversa es mayor se necesita menos tiempo para evacuar los portadores almacenados.
- **d(I_F)/d(t):** Cuanto menor sea esta pendiente, menor será t_{rr}. No obstante el aumento de esta pendiente aumentará el valor de la carga almacenada Q_{rr}. Esto producirá mayores pérdidas.
- T: Cuanto mayor sea la temperatura, aumentará tanto t_{rr} como Q_{rr}.

Por otro lado, comparando las hojas de datos de los diodos:

1N5408

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @ $T_A = 25$ °C unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	1N 5400G	1N 5401G	1N 5402G	1N 5403G	1N 5404G	1N 5405G	1N 5406G	1N 5407G	1N 5408G	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V _{RRM} V _{RWM} V _R	50	100	200	300	400	500	600	800	1000	V
RMS Reverse Voltage	V _{R(RMS)}	35	70	140	210	280	350	420	580	700	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @ T _A = 55°C	lo	3.0								А	
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I _{FSM}	125								А	
Forward Voltage @ I _F = 3.0A	V _{FM}	1.1								V	
Peak Reverse Current @ T _A = 25°C at Rated DC Blocking Voltage @ T _A = 125°C		5.0 100								μА	
Reverse Recovery Time (Note 3)	t _{rr}	2.0								μS	
Typical Total Capacitance (Note 2)	C _T	40								pF	
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	32								°C/W	
Operating and Storage Temperature Range	T _{j,} T _{STG}	-65 to +150							°C		

- 1. Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.

- Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
 Measured with I_F = 0.5A, I_R = 1.0A, I_{rr} = 0.25A.
 RoHS revision 13.2.2003. Glass and High Temperature Solder Exemptions Applied, see *EU Directive Annex Notes 5 and 7*.

MUR160

TYPE NUMBER	SYMBOLS	MUR 105	MUR 110	MUR 115	MUR 120	MUR 130	MUR 140	MUR 160	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	V _{RRM}	50	100	150	200	300	400	600	
Maximum RMS Voltage	V _{RMS}	35	70	105	140	210	280	420	v
Maximum D.C Blocking Voltage	V _{DC}	105	100	150	200	300	400	600	٧
Maximum Average Forward Rectified Current Seefig. 1	I _{F(AV)}	1.0 @T _A = 110°C 1.0 @T _A = 100°C				С	Α		
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms single half sine – wave superimposed on rated load(JEDEC method)	I _{FSM}	35					Α		
Maximum Instantaneous Forward Voltage 1.0A(Note 1)	V _F	0.975 1.25				V			
Maximum D.C Reverse Current @ T _A = 25℃ At Rated D.C Blocking Voltage @ T _A = 100℃	IR	2.0 5.0 50 150			μ Α μ Α				
Maximum Reverse Recovery Time(Note 2)	T _{RR}	25 50			nS				
Typical Junction Capacitance (Note 3)	CJ	25				рF			
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient(Note 4)	R _{0JA}	50				%\w			
Operating and Storage Temperature Range	TJ, TSTG	- 65 to + 150			℃				

NOTES: 1. Pulse test: $t_p = 300\mu s$, duty cycle $\leq 2\%$

- 2. Reverse Recovery Test Conditions: I_F = 0.5A, I_R = 1.0A, I_{RR} = 0.25A.
 3. Measured at 1 MHz and applied reverse voltage of 4.0V D.C.
 4. Lead length = 3/8" on P.C. Board with 1.5"×1.5" copper surface

Notamos que el diodo MUR160 respecto al diodo 1N5408, tiene mucho menor t_{rr} y convendría su uso debido a que las prestaciones de corriente y tensión son bastante parecidas.

<u>1N4148</u>

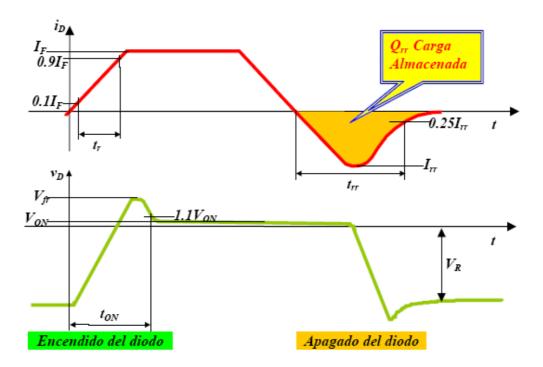
ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 T_j = 25 °C unless otherwise specified.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V _F	forward voltage	see Fig.3			
	1N4148	I _F = 10 mA	_	1	V
	1N4448	I _F = 5 mA	0.62	0.72	V
		I _F = 100 mA	_	1	V
I _R	reverse current	V _R = 20 V; see Fig.5		25	nA
		V _R = 20 V; T _j = 150 °C; see Fig.5	-	50	μΑ
I _R	reverse current; 1N4448	V _R = 20 V; T _j = 100 °C; see Fig.5	_	3	μΑ
C _d	diode capacitance	f = 1 MHz; V _R = 0; see Fig.6		4	pF
t _{rr}	reverse recovery time	when switched from I_F = 10 mA to I_R = 60 mA; R_L = 100 Ω ; measured at I_R = 1 mA; see Fig.7		4	ns
V _{fr}	forward recovery voltage	when switched from I_F = 50 mA; t_r = 20 ns; see Fig.8	_	2.5	V

Con respecto a este, resultó ser un diodo muy rápido en t_{rr} , lo cual verifica que es un muy buen diodo para requerimientos de alta velocidad.

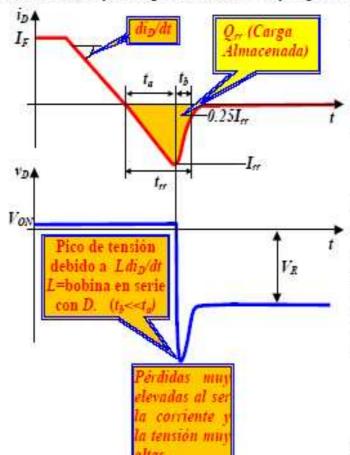
Conceptos y definiciones para tener en cuenta o repasar:



Curvas de tensión y corriente del diodo durante la conmutación.

- Tensión directa, V_{ON} . Caída de tensión del diodo en régimen permanente para la corriente nominal.
- ullet Tensión de recuperación directa, V_{fr} . Tensión máxima durante el encendido.
- Tiempo de recuperación directa, t_{ON} . Tiempo para alcanzar el 110% de V_{ON} .
- Tiempo de subida, t_r . Tiempo en el que la corriente pasa del 10% al 90% de su valor directo nominal. Suele estar controlado por el circuito externo (inductivo).
- Tiempo de recuperación inversa, t_{rr} . Tiempo que durante el apagado del diodo, tarda la intensidad en alcanzar su valor máximo (negativo) y retornar hasta un 25% de dicho valor máximo. (Tip. 10μ s para los diodos normales y 1μ s para los diodos rápidos (corrientes muy altas).

El tiempo de recuperación inversa es el mayor de los dos tiempos de conmutación y el responsable de la mayor parte de las pérdidas de conmutación.



La carga almacenada que se elimina por arrastre es:

$$Q_m = \int_0^{t_m} i_f \, dt$$

Aproximando el área bajo la corriente a un triángulo será:

$$\frac{I_n t_n}{2} \cong Q_n \Rightarrow t_n \cong \frac{2Q_n}{I_n}$$

La derivada de la corriente durante t_a depende del circuito externo, y normalmente serà: $t_a >> t_b$ es decir: $t_a \cong t_m$. Si se resuelve el circuito y se conoce el valor de la derivada de i_D :

$$\frac{di_D}{dt} = \frac{I_{rr}}{t_a} \cong \frac{I_{rr}}{t_{rr}} \text{ se obtione:}$$

$$I_{rr} \cong \sqrt{2Q_{rr} \frac{di_D}{dt}}$$

El valor de Q_{rr} puede obtenerse del catálogo del fabricante.

Curvas de tensión y corriente del diodo durante la conmutación a corte.

Si un diodo está polarizado en directa mediante una fuente de alimentación de valor VF y una resistencia R, y de una forma brusca se cambia el valor y el sentido de una fuente de tensión a (-VR), el diodo evoluciona hacia inversa. Dicha evolución viene representada por un tiempo característico denominado tiempo de almacenamiento, que depende tanto del valor de la vida media de los portadores minoritarios en las dos regiones de la unión, como de los niveles de tensión VF y VR. La situación provoca un movimiento de carga, en concreto, hace que la carga de las zonas neutras empiece a menguar. El tiempo necesario para eliminar la carga es finito, esto hace que la respuesta del diodo en términos de tensión no sea instantánea. Ts está generado por el almacenamiento de carga en la región de agotamiento de la unión y tf es debido al almacenamiento de carga en el material del cuerpo semiconductor.